


RF POWER MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE

125V 750W 40MHz

The ARF1500 is an RF power transistor designed for very high power scientific, commercial, medical and industrial RF power generator and amplifier applications up to 40 MHz.

- **Specified 125 Volt, 27.12 MHz Characteristics:**
 - Output Power = 750 Watts.
 - Gain = 17dB (Class C)
 - Efficiency > 75%
- **RoHS Compliant** 
- **High Performance Power RF Package.**
- **Very High Breakdown for Improved Ruggedness.**
- **Low Thermal Resistance.**
- **Nitride Passivated Die for Improved Reliability.**

MAXIMUM RATINGS

 All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	ARF1500	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	500	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	60	Amps
V_{GS}	Gate-Source Voltage	± 30	Volts
P_D	Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	1500	Watts
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 175	°C
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu\text{A}$)	500			Volts
$V_{DS(ON)}$	On State Drain Voltage ^① ($I_{D(ON)} = 30A, V_{GS} = 10V$)		6	7.5	
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$)			100	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 400V, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$)			1000	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$)			± 400	nA
g_{fs}	Forward Transconductance ($V_{DS} = 25V, I_D = 30A$)	6	7.5		mhos
$V_{isolation}$	RMS Voltage (60Hz Sinewave from terminals to mounting surface for 1 minute)	TBD			Volts
$V_{GS(TH)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 50mA$)	3		5	Volts

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic (per package unless otherwise noted)	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			0.10	°C/W
$R_{\theta JHS}$	Junction to Sink (Use High Efficiency Thermal Joint Compound and Planar Heat Sink Surface.)		0.16		



CAUTION: These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

DYNAMIC CHARACTERISTICS

ARF1500

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 150V$ $f = 1\text{ MHz}$		5150	6030	pF
C_{oss}	Output Capacitance			500	650	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			215	225	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 250$ $I_D = 60A @ 25^\circ C$ $R_G = 1.6\Omega$		7.5		ns
t_r	Rise Time			6.0		
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			20		
t_f	Fall Time			10		

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
G_{PS}	Common Source Amplifier Power Gain	$f = 27.12\text{ MHz}$	17	19		dB
η	Drain Efficiency	$V_{GS} = 0V$ $V_{DD} = 125V$	70	75		%
Ψ	Electrical Ruggedness VSWR 10:1	$P_{out} = 750W$	No Degradation in Output Power			

① Pulse Test: Pulse width < 380 μS , Duty Cycle < 2%.

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

Per transistor section unless otherwise specified.

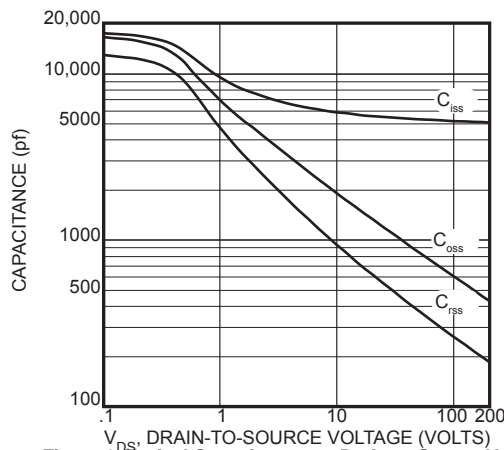


Figure 1, Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage

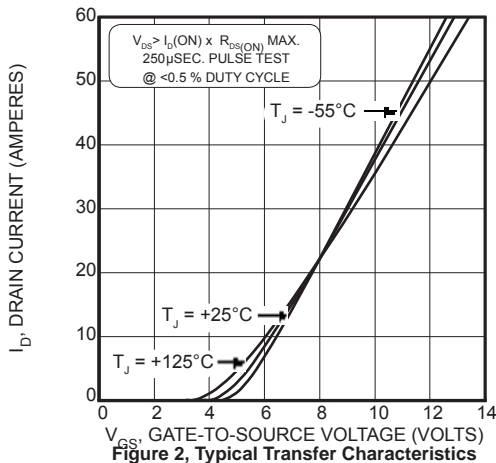


Figure 2, Typical Transfer Characteristics

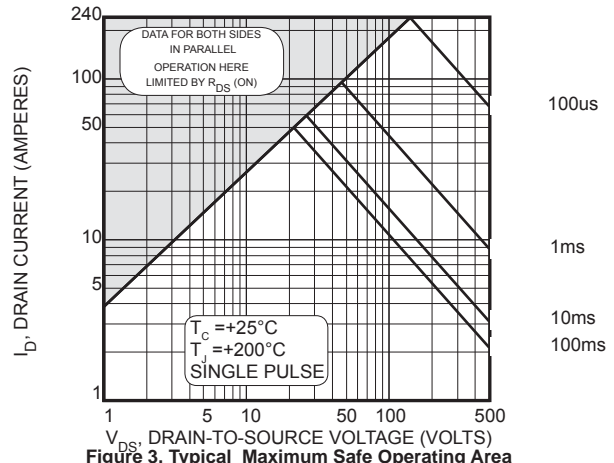


Figure 3, Typical Maximum Safe Operating Area

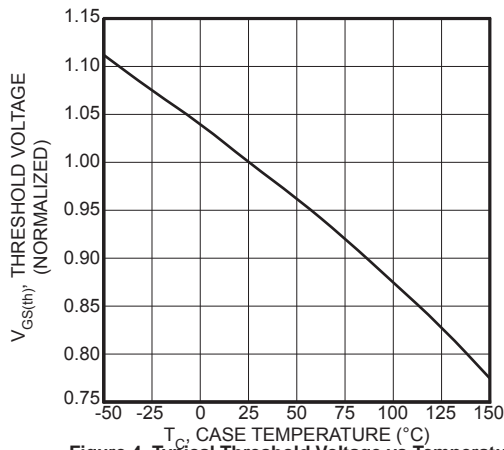


Figure 4, Typical Threshold Voltage vs Temperature

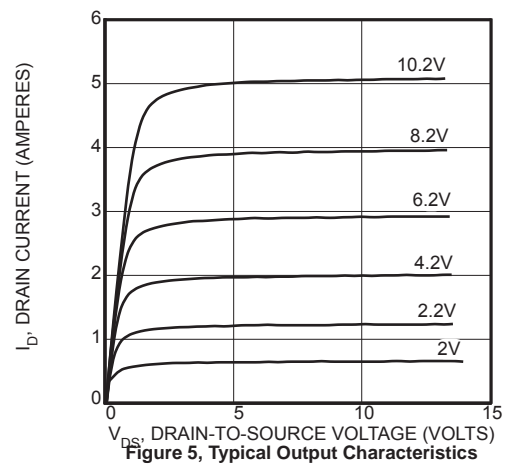


Figure 5, Typical Output Characteristics

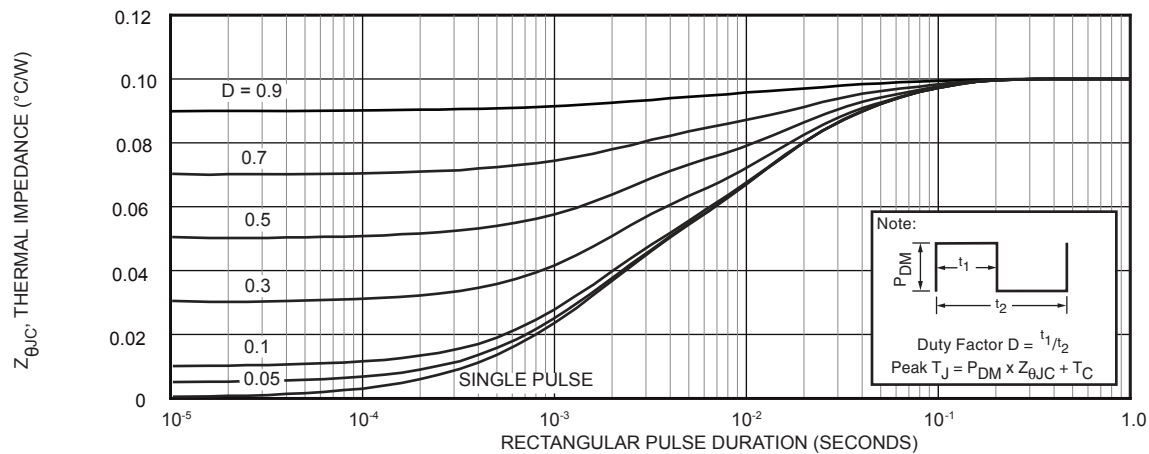


Figure 6, Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case vs. Pulse Duration

Table 1 - Typical Class AB Large Signal Impedance -- ARF1500

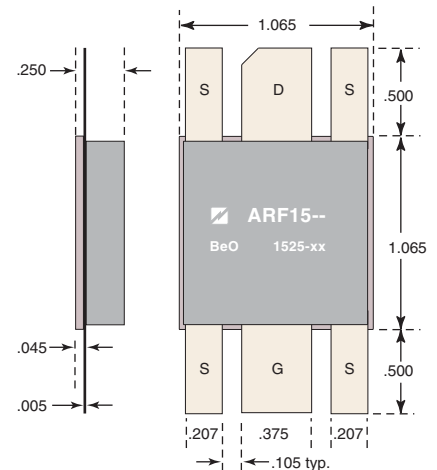
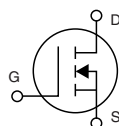
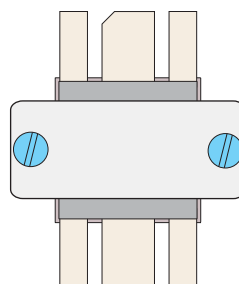
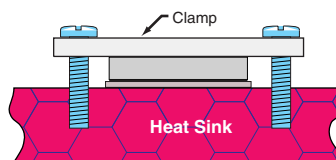
F (MHz)	Z _{in} (Ω)	Z _{OL} (Ω)
2.0	6.7-j 12	7.5 -j 0.8
13.5	0.45 -j 2.5	7.1 -j 1.7
27	0.22 -j 0.67	6.1 -j 3.0
40	0.2 + j .19	5.0 -j 3.6

Z_{in} - Gate shunted with 25Ω I_{DQ} = 100mA
 Z_{OL} - Conjugate of optimum load for 750 Watts output at V_{DD} = 125V

Thermal Considerations and Package Mounting:

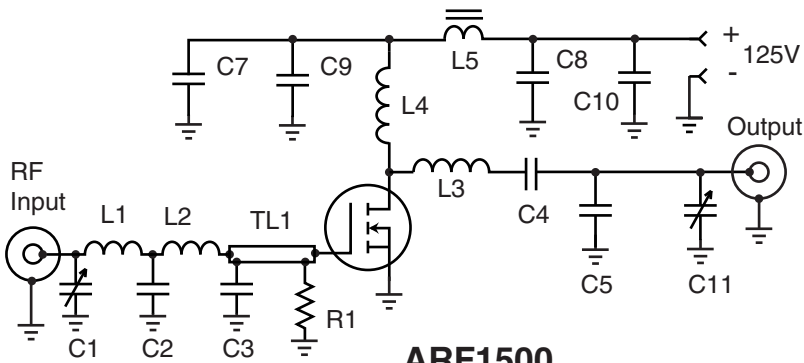
The rated 1500W power dissipation is only available when the package mounting surface is at 25°C and the junction temperature is 175°C. The thermal resistance between junctions and case mounting surface is 0.10°C/W. When installed, an additional thermal impedance of 0.06°C/W between the package base and the mounting surface is smooth and flat. Thermal joint compound must be used to reduce the effects of small surface irregularities. The heatsink should incorporate a copper heat spreader to obtain best results.

The package is designed to be clamped to a heatsink. A clamped joint maintains the required mounting pressure while allowing for thermal expansion of both the device and the heat sink. A simple clamp, and two 6-32 (M3.5) screws can provide the minimum 125 lb. required mounting force. T=4-6 in-lb. Please refer to App Note 1802 "Mounting Instructions for Flangeless Packages."



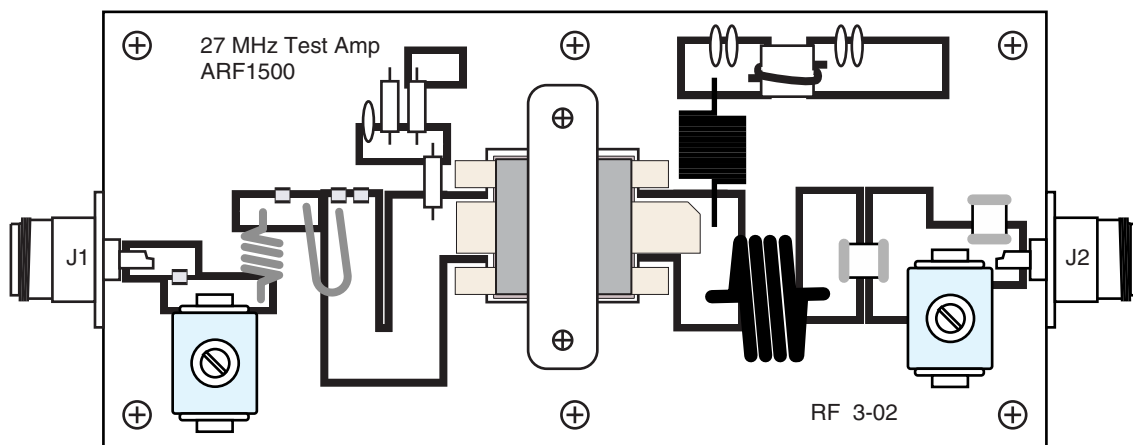
HAZARDOUS MATERIAL WARNING

The ceramic portion of the device between leads and mounting surface is beryllium oxide, BeO. Beryllium oxide dust is toxic when inhaled. Care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area. These devices must never be thrown away with general industrial or domestic waste.

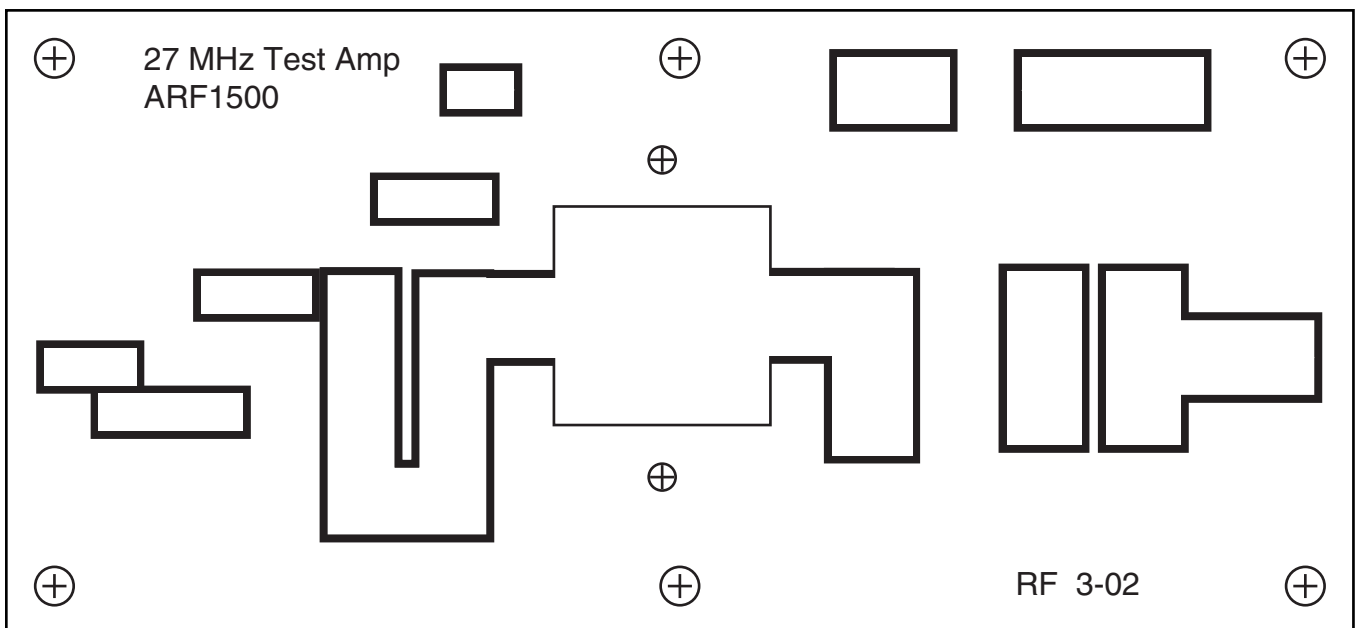


ARF1500
27.12 MHz Test Circuit

- C1,C11 ARCO 465 50-450pF mica trimmer
- C2 1500pF ATC 700B
- C3 2x 3300 pF ATC 700B
- C4 8200pF 500V NPO ceramic
- C5 150pF 500V NPO
- C7-C8 .1uF 250V ceramic chip
- C9- C10 1000pF Z5U 500V
- L1 120 nH 5t #20 .25"d .3"l
- L2 20 nH #20 hairpin loop .3" x .125"
- L3 175 nH - 4t #10 .625" dia .875" l
- L4 2uH - 22t #24 enam. .312" dia.
- L5 500nH 2t on 850u .5" bead
- R1 51 Ω .5W
- TL1 .25" x 1.75" (30 Ω) Stripline



Parts placement



1:1 pcb artwork

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А